【特征】多数的导通孔,在通孔内壁变黑的同时通孔下侧的内壁被腐蚀而无铜。大多数发生在最终客户使用或者长期保管中。

[Characteristics] The often defect is formed to via holes. The plated copper on the wall in the lower part of a PTH is lost by etching of conductor. Concurrently the PTH wall discolours to black. The defect is likely to occur during the use at end-users or long time storage.

【原因・判断ポイント・発生工程】ソフトET液等が除去されずビアホール内に閉じ込められていたため、長時間にビアホール内壁が食われたり腐食したりして出来たもの(薬液洗浄工程~エンドユーザ使用中、長期保管中)

【原因、判断要点、发生工序】没有清除干净的微蚀液等,封闭在导通孔内,长期地腐蚀通孔的内壁而引起的(药液清洗工序~最终客户使用中、長期保管中)。

[Causes/processes involved/keys to judgment]

A soft etching chemical is not removed completely and stays in a via hole for a long time, The wall of the via is etched. (Chemical cleaning process - during use at end users, long storage)



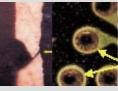
「コメント」 左の一部拡大 顕微鏡倍率×

[注释] 左侧的局部放大 显微镜倍率 ×

| Coments | | Enlarged part of the | left illustration | Magnification: ×







薬液に食われたスルーホールにクラックが入ったもの 表面状態

被药液腐蚀的通孔有裂缝 表面状态 The hole wall is etched by residual chemicals and caused cracks. Land surfae is discolored.

【コメント】 顕微鏡倍率×

[注释] 显微镜倍率 ×

[Coments] Magnification: ×









表面状態(変色している) 表面状态(変色) Land surfae is discolored

【コメント】 顕微鏡倍率×

[注释] 显微镜倍率 ×

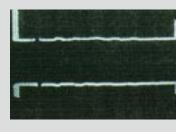
[Coments] Magnification: ×

1-1-4-3 衝撃クラックスル断/冲击裂缝的通孔开路 / PTH open by mechanical shock

【特徴】リング状クラックに沿ったスルーホールの 断線

【特征】沿着环状裂缝的通孔开路。

[Characteristics] PTH open in the shape of circumferential crack.



クラック断線部が薬液に食われている 顕微鏡倍率×37.5

T路的裂缝被药液浸蚀 显微镜倍率 × 37.5

[Coments]
Open portion by cracking is etched by a chemical.
Magnification: ×37.5